# の日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-309242

**⑤**Int. Cl. ⁴

識別配号

庁内整理番号

〇公開 平成1年(1989)12月13日

H 01 J 37/06 29/48 Z-7013-5C 7442-5C

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全11頁)

**9発明の名称** 表面伝導形放出素子及びそれを用いた画像表示装置

②特 顋 平1-6042

②出 頤 平1(1989)1月17日

優先権主張 @昭63(1988) 1月18日國日本(JP) 動特願 昭63-6977

野 和 @発 昭 者 坂 村 郎 四発 明 者 野 子 哲 他 @発 明 者 金 四発 明 者 朮 Ħ 跾 彦 キャノン株式会社 頭 人 の出

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

**70代理人 弁理士豊田 善雄** 

### 明 語 書

# 1. 発明の名称

表面伝導形放出素子及びそれを用いた 動像表示装置

- 2. 特許額求の顧照
- (1) 電子放出部に炭素質被膜が形成されていることを特徴とする表面伝導形放出素子。
- (2) 炭素質被膜が厚さ300 人以下の炭素又は金属 炭化物又は有機質炭素被膜であることを特徴とす る額水項第1項の製酶伝導形放出素子。
- (3) 炭素質の微粒子と他の電子放出材料の微粒子の複合微粒子によって電子放出部が形成されていることを特徴とする裏面伝導形放出素子。
- (4) 皮素質が(皮素) / (水素) の比が 2 以上の 有機質炭素であることを特徴とする請求項第 1 項 又は第 3 項の表面伝導形放出素子。
- (5) 請求項第1項ないし第3項のいずれかの表面 伝導形放出素子を、一又は二以上、電子線として 有することを特徴とする面像表示装置。

## 3、発明の詳細な説明

### [ 虚粛上の利用分野]

本発明は、冷陰極素子の一つである表面伝導形放出素子及びそれを用いた関係表示装置に関するもので、特に電子放出性能、ひいては関係の安定性及び身命の向上に関する。

## 【従来の技術】

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子として、例えば、エム・アイ・エリンソン (M. I. Elinnon)等によって発表された冷 A 価素子が知られている【ラジオ・エンジニアリング・エレクトロン・フィジィッス(Radio Eng. Electron. Phys.) 第10巻、1290~1296頁、1965年】。

これは、基板上に形成された小面積の薄膜に、 製面に平行に電液を設すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導 形放出電子と呼ばれている。

この表面伝導形放出素子としては、前記エリンソン等により発表された SnO . (Sb) 薄膜を用いたものの他、 Au 薄膜によるもの 【ジー・ディット

マー「スイン・ソリッド・フィルムス" (G. Dittmer: "Thin Solid Films" 1 、 9 、 317 頁. (1972年) 】、 ETO 薄顔によるもの (エム・ハートウェル・アンド・シー・ジー・フォンスタッド "アイ・イー・イー・イー・トランス・イー・ディー・コンフ" (M.Hartwell and C.G. fonatad: "leee Trans. ED Cont." ) 519 頁。(1975 年) 】、カーボン薄顔によるもの [ 荒木久他: "萬空"、第26巻、第1号、22頁、(1983年) 】などが報告されている。

これらの表面伝導形放出素子の典型的な素子構成を第7回に示す。同第7回において、18よび2は電気的接続を得る為の電極、3は電子放出材料で形成される薄膜、4は基板、5は電子放出部を示す。

従来、これらの最面伝導形放出素子に於ては、電子放出を行なう前にあらかじめフォーミングと呼ばれる通電加熱処理によって電子放出部を形成する。即ち、前記電磁1と電極2の間に電圧を印加する事により、沸騰3に通電し、これにより発

生するジュール熱で薄額3を局所的に破壊、変形もしくは変質せしめ、電気的に高低抗な状態にした電子放出部5を形成することにより電子放出機能を得ている。

上記電気的に高抵抗な状態とは、薄膜3の一部に0.5 pm~5 pmの重製を有し、且つ重製内が所質局構造を有する不道機状態となっていることをいう。身構造とは、一般に数十人から数 mm後の微粒子が基板4上にあり、各数粒子は空間的に不連続で電気的に道続な状態をいう。

表面伝導形放出素子は上述高抵抗不選続状態の電子放出電 5 を有する薄膜 3 に、電極 1 。 2 により電圧を印加し、電流を汲すことにより、上記数位子より電子を放出せしめるものである。

こうした表面伝導形放出案子は、 真空条件 下で放出電子を変光板で受けて発光させる 個優表 示装電への利用が試みられている。特に關係表示装置としては、近年、情報機器や家庭用 TV受 一 器の分野で、 薄型で高精幅、 高輝度の視認性が良く、しかも信頼性の高いものが求められており、 表面

伝導形放出素子はこのような關係表示装置を可能 にする電子派として期待されている。

### (発明が解決しようとする課題)

 に互る安定した画像が得にくい問題がある。

本発明は、上記録題に鑑みてなされたもので、ガスに対する安定性に優れた表面伝導形放出業子及び、これを用いることによって、長期に亘って安定した個像が得られる長寿命の個像表示装置を促供することを目的とする。

### [課題を解決するための手段]

上記ガスに対する安定性に優れた表面伝導形放出素子とするために、調水項第1項の発明においては、第1回(a)、(b) に示されるように、電子放出部5に炭素質被譲6、を形成するという手段を観けているものである。また、調水項第3項の発明においては、第2回(a)、(b) に示されるように、炭素質材料の微粒子のと他の電子放出部5を形成するという手段を講じているものである。

まず、請求項第1項の発明について説明すると、基板4、電極1、2は、後述の請求項第3項の発明と同様なものであるが、電子放出部5に炭素質値譲6、を形成したものとなっている。

本発明において電子放出部5を形成する電子放出材料は、後述する観水項第3項の発明で用いる非炭素質電子放出材料の他、皮素質の電子放出材料、例えば、炭素の他、TiC、ZrC、HfC、TaC、SiC、WC などの炭化物であってもよい。また本見明で用いる炭素質は後述の請求項第3項の発明におけるものと同様で、特に有機質炭素を用いる場合、被額化後の熱処理等でその(炭素)/(水素)比を調整することもできる。

調求項第1項の発明に係る表面伝導形放出素子を、その製法と共に更に説明する。

まず、洗浄された基板4上に、裏看もしくはスパッタ法、メッキ法等により電極1.2となる海膜を形成する。次いでフォトリングラフィーにより電子放出部5となる微小間隔を有する電便1.2に形成する。

次に電子放出材料の最状構造体を形成するが、その方法としては、フォーミングによる他、電子放出材料の微粒子で、を吹き付けて直接堆積する方法や微粒子で、を分散形成する方法、熱処理に

よる局所的な折出現象を利用する方法等が挙げられる。

フォーミング型素子を例にして説明すると、まず電子放出材料の課題3をパターン形成し、次いで電話材料をマスク系」した後、電極1,2間に電圧を印加して、露出している電子放出材料の課題3をジュール熱で局所的に破壊、変形、ししくは変質せしめることで電気的に高抵抗な状態の電子放出部5を形成できる。

上記電子放出部5上に炭素質を被電形成する。 その方法としては、炭素質を通当な溶剤に溶解させて、スピンコート法等で塗布乾燥させたり、低が加熱法やEB蒸替法のように炭素質を蒸発させたり、スパック法やブラズマ重合法などの乾式のコーティング法も適用でき、これらになって炭素質を電子放出の上に液質させることができる。

次に、炭素質被鍼6、に高温熱処理を必要に応じて能す。この熱処理は、素子そのものを所定の温度にまで適宜加熱したり、画像表示装置の製造

上記族素質被譲る。の厚さは、炭素質が炭素又は金属炭化物の場合300人以下、特に10~200人が好ましく、炭素質が有機質炭素の場合200人以下、特に50~100人が好ましい。いずれの場合も被理序が大き過ぎると放出電液量や効率が損われやすくなり、逆に小さ過ぎると被覆効果が得にくくなる。

次に、請求項類3項の発明について更に説明すると、基本的には従来のものと同様で、基板4上に電腦1、2を設け、この電腦1、2間に電子放

- - -

出部 5 を形成したものであるが、本発明においては、電子放出部 5 が炭素質の微粒 医 5 と他の電子放出材料 (以下「非炭素質電子放出材料」という) の微粒子 7 の複合微粒子によって形成されている。

非炭素質電子放出材料は、非常に広い範囲におよび、炭素質以外であれば、過常の金属、半金属、半導体といった導電性材料のほどんど全をを使用可能である。なかでも低仕事間数で高級をつる低無気圧という性質をもつ過常の移植材料や、フォーミング処理で表面伝導形放出素子を形成するの類材料や、2次電子放出係数の大きな材料などが好適である。

具体例としては、LaBo、CeBo、YBo、GdBo などの關化物、TiN、ZrN、HfN などの惡化物、Nb.
MO、Rh、Hf、Ta、N、Re、Ir、Pt、Ti、Au、As、
Cu、Cr、A-、Co、Ni、Fe、Pb、Pd、Cs、Baなどの金欧、InsOo、SnOo、SbaOoなどの金属設化物、
Si、Geなどの半導体、AgMgなどを挙げることができる。

程極 1 、 2 の材料としては、一般的な媒理性材料、 Au. Pt. Ag等の金属の他 SnD 。 ETO 等の酸化物源理性材料 6 使用できる。電極 1 、 2 の厚みは数 100 人から数 μα程度が舒ましい。また、電極 i 、 2 間の間隔 L は数 1000人 ~ 数 100 μα。 循 W は数 μα~ 数 αα程度が舒ましい。

基板 4 としては、例えば石英、ガラス等の電気 的絶縁性を有する材料が使用される。

本見明における炭素質とは、純粋な炭素及び炭化物をいい、特に有機質炭素をも含む。

有機質炭素とは、純粋なカーボンや金属炭化物のみで構成されるものでなく、炭素元素を主体に含むらのをさす。一般的には、炭素と水素を含むものをさすが、一部の水素のかわりにあるいは水素に加えてフッ素、塩素などのハログン元素を含んでいてももちろん良い。

本発明で用いられる有機質炭素は、(炭素) / (水素) の比が 2 以上であることが肝ましい。 この比が 2 以下であると特性のバラツキ防止や低真空下での安定性・寿命の向上が得られにくい傾向

にある.

有機質炭素は、上記(皮素) / (水 素 ) とが 2 以上のものを選んで 2 位子として 2 位 か に 2 以上のものを 3 が な 2 と (水 素 ) と で 数 な ス と し た 育 機 質 炭 素 と に で 次 素 ) と で 数 な こ と に で な な こ で は な で よ っ で ( 炭 素 い 。 従 で お れ ば 、 ほ と と と な な で れ が 使 用 可能 で あ る。

(炭素) / (水素) 比は化学分析手段で分析できる。例えば、試料を燃焼する CIIN 元素分析法による側定によれば 0.1 % のオーダーで測定が可能である。

次に、請求項第3項の発明に係る表面伝導形放 出業子を、その製法と共に更に説明する。

複合微粒子とは、複数種の微粒子が均質な組成をもつ状態をいい、一般には、触媒用のCu-Zn 二元系超微粒子がよく知られている。

本発明においては、上記複合微粒子を、少なく とも炭素質の微粒子をを含む形態にするわけであ

るが、その製法例を第3回に基づき説明する。勿論、この複合微粒子の製法は以下の方法に限られるわけではない。

まず 例 を 8 版 入 を 窓 の 次 炭 料 が の 2 に の 3 に の

非皮素質電子放出材料微粒子での製造には、例 えば抵抗加熱法が利用できる。つまり微粒子生成 第14中に配置されたるつは15中に蒸発療として非 炭素質電子放出材料を入れ、外部電源 1.6を用いてるつぼ 1.5を蒸発線が蒸発する温度まで加熱する。
るつぼ 1.5はカーボンるつぼ、アルミナるつぼ等 4 り目的に応じて適宜選択される。このとき微粒子生成 室 1.4 も前述と 間様に排気 系 9 により 予め8 × 10-\*\*Torr以下の真空度にひいておく。 更にこのときキャリアガスをキャリアガス導入口 1.7から導入する。

 成し、双極1、2間に分散堆積させる。

炭素質及び非炭素質電子放出材料微粒子6,7の粒径は、炭素質微粒子6が非炭素質電子放出材料微粒子の1/3以下であることが好ましい。炭素質微粒子6に関しては、100人以下が好ましく、より好ましくは50人以下である。非炭素質電子放出材料微粒子に関しては、50人~1000人が好まし

は、前述の後に、原料ガスとキャリアガスの流量 比、終流量並びに投入するマイクロ波パワーによ り割御できる。つまりマイクロ波パワーが大きい 程、原料ガスの流量比が小さい程、更には絶流量

上記粒値の制御性に関しては、炭素質微粒子 6

く、より好ましくは100 人~200 人である。

り割御できる。つまりマイクロ波パワーが大きれ程、原料ガスの液量比が小さい程、更質電子には絶対が小さくなる。非炭素質電子の気は対数位子では、蒸発速度、キャリアガス流量が大きい程位性が大きくな可能ないよりに対しているのであるに位位を制御することが可能

この様にして形成された阿ピームが、その広がりにより重ね合わさり、複合微粒子を形成された可以であるが、炭素質微粒子の安定性で非皮質な子の大致は大力を発音を表現した。 大会により作型した。 つまり炭素質 散粒子のが非炭素質 電子放出材料 は 位子 7 をおもう様々状態

本発明の表面伝導形放出業子は、例えば固像表示装置の電子派として利用されるもので、1個のみを用いて単一の電子派による国像表示装置としてもよいが、複数個を一列又は複数列に並べ、マルチ形の電子版を個人た固像表示装置とした方が有利である。

# 〔作 用〕

炭素質の微粒子6又は被膜6°によって、特性のバラッキが少なくなり、安定で、輝度ムラの少なくなる陸由について詳細は不明であるが、電子放出を行う微粒子の表面より上記炭素質の表面が

ガス分子の吸着等による電子放出部5の表面変質が避けられ、その結果として特性変化を防いでいると考えられる。

## [実施例]

第 4 図は本発明に係る圏像表示装置の一実施例 を示すもので、図中、後方から前方にかけて順 に、本表面伝導形放出常子 21を多数並べて配置し た 役 前 基 体 22、 第 1 の ス ペー サー 23、 電 子 ビー ム 汲を制御する制御電径24と電子ピームを蛍光体25 に集束させるための集束電極 26とを具備し、一定 の間隔で孔 21のあいている電極路板 28、第2のス ペーサー 29、各本表面伝導形放出素子 21に対向す る 蛍光体 1.5及び電子ビームの 加速電極 (図示され ていない)を具備した固備表示師となるフェー スプレート30が設けられている。上記各構成郁品 は、端部を低融点ガラスフリットにて封着され内 郎を異空にして収納される。真空排気は、真空排 気質 31にて排気しつつ、前記フェースプレート 30、 背面 基体 22、 スペーサー 23、 29 年の 外 皿 群 全 体を加熱脱ガス処理し、低触点ガラスフリットの 軟化後封着して冷却し、真空排気の31を封止して終了する。即ちフェースプレート30、スペーサー23、29と背面基体22とで構成される内部空間は、 融 した低融点ガラスにより針着された気管構造

スペーサー 23、29や 電信 基板 28は ガラス、 セラミックス 存を使用し、 電信 24、26はスクリーン ED 制、 蒸む 等により 形成される・

上記画像表示装置によれば、制御電腦24で電子 ピームをコントロールしつつ、集束電腦26と加速 電極に電圧を印加して、本表面伝導形放出素子21 から放出された電子を任意の蛍光体25に照射し てこれを発光させ、固像を形成することができる。

#### 実施例)

石灰ガラスからなる絶縁性の基板4上に、設厚1000人のSnO.からなる複韻3と、誤厚1000人のNiからなる電極1,2を形成した。

次いで、電便1と電便2の間に約30Vの電圧を 印加し、薄膜3に通電し、これにより発生する

te.

印加電圧 14 V . 真空度 1 × 10 \* Torr程度の条件下において、皮素被膜の膜厚 3 に対する放出電流の安定性の関係を求めたグラフを第 5 図に示す。

第5 図から明らかなように、炭素被膜を用いた場合、炭素被膜の観厚は数人から300 人程度が最も好ましいことが認められる。

をらに、炭化物の炭素質被譲材料からなる被損を同様に実験したところ、TIC、ZrC、IIIC、TaC、IICのの運体の炭素質被腹材料からなる被膜は護厚 飲入から300 人程度が最も好ましく、またSiC 等の半導体の炭素質被腹材料からなる被膜は護厚数人から250 人程度が最も好ましい結果が得られた。

### 爽施 祭 3

地球性の基板4に石英ガラスを用い、電極1と電極2に関降1000人のNiをEB蒸替し、フォトリソグラフィー技術により、電子放出部5を幅300mm、間隔10mmで形成した。

ジュール熱で神恒3を場所的に、電気的に高抵抗な状態にした電子放出部5を形成し、該電子放出部5の表面に炭素をアーク展看して順厚100人に成以し、炭素被減を形成した電子放出常子を得た。

この様にして得られた電子放出業子の電子放出 特性を開定した結果、15Vの印加電圧で平均放出 電流 0.5 μ A 、放出電流の安定性±5%程度の安定 した電子放出が得られた。

#### 安旅 例 7

第5図は炭素被譲の額厚に対する放出電流の安定性を示すグラフである。実施例1と均様の保造体において、絶様性の基板4に石炭ガラスを用い、確模3に類解1000人のIn.0。、環境2の間に関係1000人の対を用い、環境1と環境2の間にに対するシュール熱により薄膜3を易所の形にに対するジュール熱により薄膜3を易所を設ける対域で対域にしたで、変量子放出部もの表面に炭素をアーク蒸せにより成額し炭素被膜を形成して電子放出素と多

次に、電極 1 、 2 間へ電子放出材料を、 1 次粒 ほ 80~ 200 人の SnO = 分散液( SnO = : 1 g 、 溶剤: MEK/シクロヘキサノン = 3/1 1000cc、ブチラール:1 g )をスピンコートして塗布し、 250 でで 加熱処理して電子放出郎 5 を形成した。次いで、 炭素をアーク無着により根厚 100 人に成践して炭素質値膜 6 を形成した。

この様にして得られた電子放出素子の電子放出 特性を測定した結果、14Vの印加有圧で平均放出 電流 0.8μA 、放出電流の安定性 ± 4 % 程度の安定 した電子放出が得られた。

### 罗路侧 4

清浄な石英の基板 4 上に Niを 3000人 蒸着し、フォトリソグラフィーの手法を使って電極パターンを形成した。 しは 10 μm、 W は 250 μm とした。 次に基板 4 を第 6 図に示した改粒子 世間用の真空装置にセットした。

第6図に示した機理は、微粒子生成室14と微粒子堆積室18及びその2室をつなぐノズル20から構成され、蓋板4は微粒子堆積室18内にノズル20と

向き合わせてセットした。排気系9で真空度を5×10°°Torrまで排気した後、AFガスをキャリアガス導入口17から改粒子生成室14へ60SCCN放した。作成条件は設粒子生成室14の圧力5×10°°Torr、微粒子堆積室18の圧力1×10°°Torr、ノズルを蓄板間距離150mm とした。

次にカーボン製るつぼ15の無発機よりPdを前述条件下で無発させて、生成したPd做粒子をノズル20より吹き出させ、シャッタ32の開閉により、所定量を堆積させる。このとき、Pd放粒子の堆積厚は100 人である。微粒子は延板4全面に配置されるが、形成される電子放出部5以外のPd散粒子は実質的に電圧が印加されない為何らの支障もない。Pd微粒子の径は約50~200 人で、中心粒径は100 人であり、Pd微粒子は蒸板4上であ状に散在していた。

さらに前記 Pd做粒子上にプラズマ重合にて炭化水紫膜を成譲した。成蹊条件はCH。(メタン) 流量: 1.65CCM . 放電形式: AF放電 (周波数 20kHz),

投入電力: 120 W , CH。圧力: 30mTorr . 電極間 距離: 50mmとした。

こうして1つの基板4上に10個の業子を作製し、これを背面基体22とし、第4回に示した様に背面基体22とスペーサー23、29とフェースプレート30を550 でで脱ガス処理した後、真空引きしてながら低酸点がラス(コーニング社学田ガラス7570)を用いて対替した。その後、真空引きしつつ冷却して、1.1 × 10'\*Torrで真空排気部31を封止した。また、ダミーとして、ブラズマ重合調を報は化学分析法によって、C/H 比6.2 、 護庫は130 人であることがわかった。

こうして上記素子を上記低真空条件下で関係表示装置として評価した結果を第1表に示す。 実施例 5

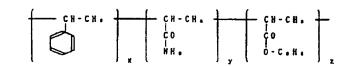
実施例 4 のブラズマ重合額の代わりに日本チバ ガイギー社の銀料「Irgazin Red BPT 」を

(以下余白)

注(抵抗加熱法)で成骸した以外は実施例 9 と同様に面優表示装置を製造した。面像表示装置の内部真空度は1.0 × 10<sup>-4</sup>Torrで、最終的な森碧鏡のC/H 比は8.7、腹厚は200 人であった。この素子を上記低真空条件下で面像表示装置として呼価した結果を象主表に示す。

## 实施例6

実施例 4 のブラスマ重合 度に代えて、アクリルアミド財脂をスピンコート法で塗布した以外は実施例 4 と同様に圓像表示装置を製造した。なお、アクリルアミド財闘は、アクリルアミド 150 、スチレン 400、アクリル酸エチル 450、n-ブタノール 1000の重量比で展合し、クメンハイドロバックス系でラジカル反応させて、下式に示す三元共重合物を得た。



このコポリマーはブタノール溶液になっており、この溶液よりスピンコート法で電子放出部 5上に塗膜をつくった。塗膜後 200 で 1 hrかけて 熱硬化をせて 樹脂の 塩布を完了した。

この素子を用いて製造された画像表示装置の内部真空度は1.2×10°°Torrで、最終的な有機化合物態の態度は約50人、C/B 比は2.i となっていた。この評価結果を第1表に示す。

## 奥路例 7

実施例 4 の P b 微粒子に代えて、 1 次粒径 80~200 人の S n O \*分散液(S n O \*: 1 g 、溶剤: M E K /シクロヘキサノン= 3 / 1 を 1000 c c 、ブチラール:1 g )をスピンコートして生布し、250 での加熱処理にて S n O \* 数粒子膜を形成した。次にこの上にポリフェニレンスルフィドを高風波スパッタ法で成績した。スパッタの方法としては、真空装置内

をいったん10~Torrの高真空にし、Arを導入して2×10~Torrで13.56MHzの高周波を印加し、ポリフェニレンスルフィドのターゲット側を負値、否板4 側を正確となるように正版パイアスをかけた。高周波役入電力は300 Wである。これ以外は実施例4と同様に個像表示装置を製造した。

固像表示装置の内部真空度は 0.95×10\*\*Torrとして、最終的なスパッタ級の競隊は 140 Åで、C/II 比は 5.3 であった。この評価結果を第1表に示す、

## 実施例 8

実施例でのスパック観に代えて、アクリル酸メチルエステルのオリゴマー(分子量約3000)、をトルエンに6000ppm の割合で溶解してスピンコートして乾燥させた以外は実施例でと同様に動像表示装置を製造した。 画像表示装置の内部真空度は1.8 × 10-\*Torrで、 最終的な値間は線厚約30~40A、 C/H 比は2.8 となっていた。この評価結果を第1表に示す。

#### 比較例1

ト30を 480 でで脱ガス処理し、真空引きしながら低融点ガラス (コーニング社学田ガラス 7570)を用いて封着した以外は実施例 6 と同様に面像表示装置を製造した。このときの面像表示装置の内部真空度は1.0 × 10 \*\*Torrであり、最終的なブラズマ重合態の C/H 比は1.3 ・ 競摩は 480 人であった。評価結果を第1表に示す。

(以下余白)

実施例 4 に於いて、ブラズマ塩合級をつけなかった以外は実施例 4 と同様に製造した素子を比較例 1 として評価した。個像表示装置の内部其空度は 1.2 × 10<sup>-4</sup> Torrであった。評価結果を第1表に示す。

#### 比較例 2

実施例でに於いて、ポリフェニレンサルファイドのスパッタ調をつけなかった以外は実施例でと同様に製造した試料を比較例2として評価した。 関係表示装置の内部真空度は1.1×10<sup>-1</sup>Torrであった。評価結果を第1表に示す。

#### 比蚊例 3

実施例 4 に於いて、ブラズマ重合線の厚みを 500 人にした以外は実施的 4 と同様に製造した試 料を比較例 3 として評価した。個像表示装置の内 部実空度は 1.2 × 10<sup>-8</sup> Torrであった。評価結果を 第 1 景に示す。

#### 比较例 4

実施例 6 に於いて、 画像表示装置の製造工程で 背面基体 2.2 と スペーサー 2.3 、 2.9 とフェースプレー

			K -		
	短针形袋	も素子の放出 電液の安定性	4 4 4 4 4 4 4	10点の試料中電子数出しなかった点数	低真空条件下の 道技電子放出寿命
6 密焊张	+ 300 600 - 100nA	±7%~±12%	1.1×10.	0	温金 001 <
湖路第10	+ 150 750 - 250nA	±4%-±16%	1.3×10-*	0	
※指例!!	+ 150 1050 – 250nA	±9%-±16%	0.9×10-	0	"
來福四12	900 + 200 900 - 300nA	%11 <b>∓~</b> %9∓	1.9×10.	0	u u
天路的13	1100 + 100 1100 - 250nA	± 9%~±18%	1.7×10-*	0	u
H 12 59 1	1000 + 300 1000 - 650nA	*113%~#11%	1.6×10.ª	2	18~63
HEEM 2	700 - 650nA	*118~*11	2.0×10°	က	31~96
H 12 M 3	700 - 100nA	±6%~±14%	1.2×18**	0	> 100
H to 81 4	1000 + 300 1000 - 750nA	±8%~±40%	1.0×10*	0	95~>100
			!		

なお、類に表中におけるデータは、10点の素子の平均とそのバラッキを示しており、放出電流1。に対し安定性とは Δ I。/I。で表わされる。また、電子放出効率は、電子放出部をはさむ電価1、2 間に14 V を連続的加し、電子放出が観測されなくなるまでの時間をさす。このとまの電子ビーム加速電価の電位を1 XV、電子放出部5 と蛍光体 25までの距離を6 mmとした。

 10. Torrの真空下の 性と比較してもそん色ない ことが読みとれる。

#### 実施例 9

次に上記基板 4 を第 3 図に示した真空装置内に入れるが、真空装置は前述の様に空間共優器 10、 戦粒子生成室 14、微粒子堆積室 18 8 よびそれらを つなぐ 額小拡大ノズル 19, 20から構成されている。そして排気系 9 で真空度が 8 × 10 - \*Torr以下 になるまで排気した。

その後空間共振器 1 0内に原料ガスである CH。ガスを 3 SCCH、キャリアである水器ガスを 1 47 SCCH 混合値導入した。そして導放管 12よりマイクロ放を 150 W 投入した。

また、微粒子生成 図 14中のカーボンるつぼ 15に Pdを入れ、外部 電源 16により、るつぼ温度を 1600でに上昇し、Pdを蒸発させた。このと 8 キャ

リアガスとしてアルゴンガス 6 G S C C Mをキャリアガス 導入 口 17ょり 導入 した。

こうして生成した炭素質微粒子 6 と P dである非 炭素質電子放出材料微粒子 7 をそれぞれノズル 19、20から基板 4 へ、圧力患を利用して吹きつけ た。この時の空間共振器 10、微粒子生成室 14、微 粒子堆積室 18の圧力はそれぞれ 4 × 10 °°、5 × 10 °°、2.6 × 10 °° Torrであった。またノズル 億 は 両者とも 3 mm e、ノズル 基板間 距離は 200 mm とは た。 単にノズル 13、20は ビームの中心方向が各々 の広がりにより、目的以外の場所にもビームが照 の広がりにより、目的以外の場所にもビームが照 来するが、不必要部には、電圧印加が起こらない ので素子自体には何ら影響はなかった。

この堆積物を高分解能 FE-SENにより 観察したところ、粒径 120~180 人の微粒子と 粒径 40人程度以下の粒径の微粒子の 存在が確認された。また同様の条件によりサンブルを作成し、 TEN により 観察したところ、粒径の大きいものが Pdであることがわかった。以上より目的とする複合微粒子を含

む常子であることを確認した。

次にこの素子を真空度 5 × 10 \*\* topc以下で、放出電子の引き出し用の電価を基板面に対し無値方向に 5 mm上方に配置し、1.5kV の電圧をかけ、電価1,2 同に14 V の電圧を印加して電子放出特性を評価した。

この結果、平均放出電流 0.7 μA 、放出電流の安定性 ± 5 % 程度の安定した電子放出が得られた。

またこの実験を複数回行ない、おおむね良好な 再頂性を得た。

## 支路例10

空期共福器 10に役入するマイクロ波パワーを
120 W とした以外は実施例 9 と同様の実験を行
なった。この堆積物を実施例 9 と同様に高分解能
FE-SENにより観察した結果、粒径120 ~ 180 人の
地粒子と粒径 70人程度の微粒子の存在が確認され

この君子に関しても向様に電子放出特性を評価 した結果、平均放出電流 0.5 mA 、放出電流の安定 性 ± 7 %程度の安定した電子放出が られた。 要施例 1.1

Pd微粒子のキャリアであるAFガス気量を30SCCH とした以外は実施例 9 と同様の実験を行なった。 この堆積物を実施例 8 と同様に高分解能FE-SEMに より観察した結果、粒種が70~100 人の微粒子 と粒性 40 人程度以下の微粒子の存在が確認され

この弟子に関しても同様に電子放出特性を評価 した結果、平均放出電流 0.6 gA 、放出電流の安定 性±10% 程度の電子放出が得られた。

#### 寒旗例12

本発源として Pdの代わりに Au、 るつぼ温度を1080℃とした以外は実施例 9 と同様の実験を行なった。この堆積物を実施例 9 と同様に高分解能FE-SEMにより観察した結果、粒径が110~160 人の敬拉子と粒径 40人以下程度の微粒子の存在が認められた。また実施例 9 と同様に、TEM 用のサンプルを作成し、粒径の大きいものが Auであることを確認し、実施例 9 と同様に目的とする複合微粒

第2回は請求項第4項の発明の説明図で、(a) は平面図、(b) は断面図、第3図は請求項第3項の発明の説明図で、(a) は平面図、第3図は請求項第3項の発明の一类施例を示す分解状態の解析と放出電流の安定性の関係を示すグラフ、第6図は実施例4における素子の製造方法の説明図、第7図は世来技術の説明図である。

1.2:電極、
 3:薄膜、
 4:蓋板、
 5:電子放出師、
 6:炭素質材料微粒子、

7 : 非炭素質電子放出材料做粒子、

6 ': 炭素質波髓、 7 ': 電子放出材料做粒子。

出題人 キヤノン株式会社

代理人 豊 田 善 雄

子菜子が得られていることがわかった。

この素子に関しても同様に電子放出特性を評価した結果、平均放出電波 G.8 MA、放出電流安定性 土 8 % 程度の安定した電子放出が得られた。

#### 寒路 例 11

素子作製は実施例 9 と全く同様にして行ない、電子放出特性の評価の際の真空度を 4 × 10 \*\*Torrとした以外は実施例 9 と全く同様に電子放出特性を評価した。その結果、平均放出電流 0.6 μ l 、放出電流の安定性± 6 %程度の安定した電子放出が得られた。

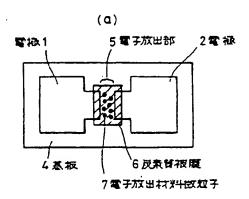
## [見明の効果]

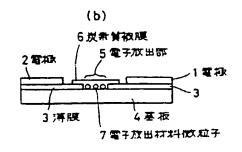
以上説明した通り、本免明によれば、特性のバラッキが小さく、低真空でも安定で寿命の長い安面伝導形放出素子及び高積細で高画質の画像表示装置をつくることができ、極めて信頼度の高い製品提供に寄与することが期待できる。

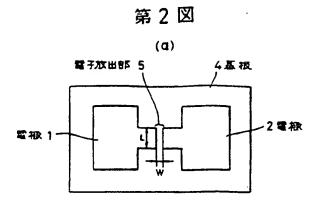
#### 4. 図面の簡単な説明

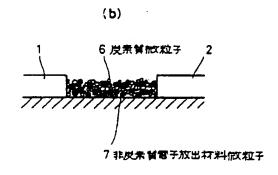
第1 図は請求項第1 項の免明の説明図で、 (a) は平面図、 (b) は電子放出部付近の拡大断面図、

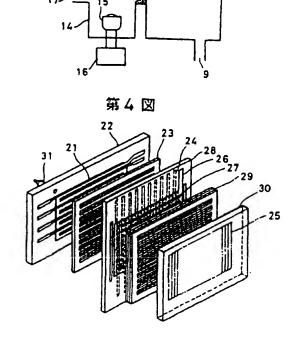
# 第 1 図



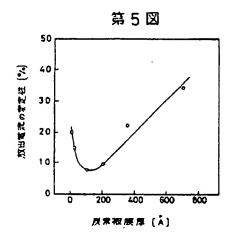


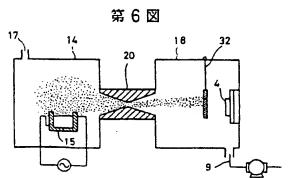


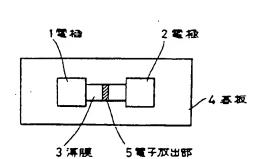




第3図







第7図